



WORLD TRADE ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

Référence: WLI/100

28 février 2006

**ACCORD DE MARRAKECH INSTITUANT
L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
FAIT À MARRAKECH LE 15 AVRIL 1994**

**ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994**

**CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE RECTIFICATIONS
LISTE LXCIV – HONDURAS**

ENVOI DE COPIE CERTIFIÉE CONFORME

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une copie certifiée conforme de la Certification des modifications et des rectifications apportées à la Liste LXCIV – Honduras, qui ont pris effet le **31 janvier 2006**.

Pascal Lamy
Directeur général

**LISTES DE CONCESSIONS TARIFAIRES ANNEXÉES
À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS
ET LE COMMERCE DE 1994**

CERTIFICATION DE MODIFICATIONS ET DE RECTIFICATIONS

LISTE LXCXV – HONDURAS

CONSIDÉRANT que les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 ont adopté, le 26 mars 1980, une Décision sur les procédures de modification et de rectification des Listes de concessions tarifaires (IBDD, S27/26);

CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de la Décision susmentionnée, un projet contenant les modifications et les rectifications apportées à la Liste LXCXV – Honduras a été communiqué à tous les Membres de l'Organisation mondiale du commerce sous couvert du document G/MA/TAR/RS/101 le 31 octobre 2005.

IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les modifications et les rectifications apportées à la Liste LXCXV – Honduras sont établies conformément à la Décision susmentionnée.

Les modifications et les rectifications ci-annexées ont pris effet le **31 janvier 2006**.

La présente certification est déposée auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui en remettra dans les moindres délais une copie certifiée conforme à chaque Membre de l'Organisation mondiale du commerce. Elle sera enregistrée conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

FAIT à Genève le vingt-sept février deux mille six.

Pascal Lamy

Copie certifiée conforme:

Directeur général

SCHEDULE LXCV – HONDURAS

31 de enero de 2006

<u>SAC2002</u>	<u>Descripción de los Productos</u>	<u>Tipo Base</u>	<u>Tipo Consolidado</u>	<u>Implementación</u>	<u>Instrum. en el que se establece la concesión actual</u>	<u>Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT</u>	<u>Demás Cargos y Derechos</u>	<u>Apénd. A - Sección 1</u>	<u>Apénd. A - Sección 2</u>	<u>Apénd. A - B</u>
3818.00.00	ELEMENTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA, EN DISCOS, OBLEAS ("WAFERS") O FORMAS ANÁLOGAS; COMPUESTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA.	35	0	2010	UR/94	HIN/94	0	1		
7017	Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados.									
7017.10	- De cuarzo o demás sílices fundidos									
ex 7017.10.00	- Tubos de reactancia de cuarzo y soportes diseñados para su inserción en hornos de difusión y oxidación para la producción de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94	HIN/94	0			113
8419	Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.									
8419.8	- Los demás aparatos y dispositivos:									
8419.89	- - Los demás									

SAC2002	Descripción de los Productos	Tipo Base	Tipo Consolidado	Implementación	Instrum. en el que se establece la concesión actual	DPN	Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT	Demás Cargas Y Derechos	Apénd. A - Sección 1	Apénd. A - Sección 2	Apénd. B
ex 8419.89.00	-- Aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores.	15	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0			114
8419.90	- Partes										
ex 8419.90.00	- Partes de los aparatos de deposición química de vapor para la producción de semiconductores.	15	0	2010	WT/Let/403	CE12	HN/94	0			115
8421	Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases.										
8421.1	- Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugas:										
8421.19	-- Las demás										
ex 8421.19.00	--Secadoras centrifugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			116
8421.9	- Partes:										
8421.91	-- De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrifugas										
ex 8421.91.00	-- Partes de las secadoras centrifugas para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			117
8424	Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.										
8424.8	- Los demás aparatos:										
8424.89	-- Los demás										

SAC2002	Descripción de los Productos	Tipo Base	Tipo Consolidado	Implementación	Instrum. en el que se establece la concesión actual	DPN	Instrum. por el que se incorporó por primera vez a una lista anexa al GATT	Demás Derechos	Apénd. A - Sección 1	Apénd. A - Sección 2	Apénd. B
ex 8456.99.00	-- Fresadoras de haces iónicos focalizados para la producción o reparación de máscaras y retículos utilizados como modelos en los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			124
ex 8456.99.00	-- Cortadoras por haz de láser para cortar las pistas de contacto en la producción de semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			125
8464	Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.										
8464.10	- Máquinas de aserrar										
ex 8464.10.00	- Máquinas para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos o los discos (obleas) en microplaquitas.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			126
8464.20	- Máquinas de amolar o pulir										
ex 8464.20.00	- Máquinas de amolar, pulir y rodar para la elaboración de discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			127
8464.90	- Las demás										
ex 8464.90.00	- Máquinas de fragmentación para marcar o ranurar los discos (obleas) semiconductores.	35	0	2010	UR/94		HN/94	0			128
8466	Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas n°s 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo.										
8466.9	- Los demás:										